

虹软科技股份有限公司

关于参加科创板 2026 年半年度人工智能行业 集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026 年 9 月 9 日（星期三）15:00-17:00
- 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
- 网络文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心
(<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 投资者可于 2026 年 9 月 2 日（星期三）至 9 月 8 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 invest@arcsoft.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 25 日发布公司《2026 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司计划于 2026 年 9 月 9 日（星期三）15:00-17:00 参加由上海证券交易所主办的科创板 2026 年半年度人工智能行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动的形式召开，公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

(一) 会议召开时间：2026 年 9 月 9 日（星期三）15:00-17:00

(二) 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

(三) 网络文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心
(<https://roadshow.sseinfo.com/>)

三、参加人员

董事长、总经理（总裁）：Hui Deng（邓晖）先生

独立董事：葛云松先生

董事会秘书：蒿惠美女士

财务总监：韦凯女士

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2026 年 9 月 9 日（星期三）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>), 在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2026 年 9 月 2 日（星期三）至 9 月 8 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 invest@arcsoft.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-52980418

电子邮箱：invest@arcsoft.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日